Interne TE-Nummer 5406435-1

RJ25 Connectors, Single Port, 1 x 1, Low Profile, RJ Type Jacks &

Plugs, Standard Connector Contact Density, Jack, Standard - Latch

Down, Right Angle

Auf TE.com ansehen>



Steckverbinder > Modular Jacks & Plugs > RJ25-Steckverbinder











Anschlusskonfiguration: Einfachanschluss

Anschlussmatrixkonfiguration: 1 x 1
Profil des Steckverbinders: Niedrig

Modular Jacks & Plugs Produkte: Jacks & Plugs in RJ-Ausführung

Kontaktdichte des Steckverbinders: Standard

Eigenschaften

Produktmerkmale

Erdungsoptionen	Leiterplattenmasse
Produkttyp des Steckverbinders	Steckverbindersatz
Modular Jacks & Plugs Produkte	Jacks & Plugs in RJ-Ausführung
Modulare Steckverbinderausführung	Klinke
Steckverbindersystem	Kabel-an-Leiterplatte
Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an	Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

Anzahl der Leiterplatten-Masse-Flachkontakte	2
Anschlusskonfiguration	Einfachanschluss
Anschlussmatrixkonfiguration	1 x 1
Kontaktdichte des Steckverbinders	Standard
Montageausrichtung für Leiterplatte	Rechter Winkel
Anzahl von Positionen	6
Anzahl der bestückten Positionen	6

Sonstige Eigenschaften



Position des Leiterplattenmassestreifens	3.05 mm[.12 in]
Material der Abschirmbeschichtung	Zinn
Abschirmungsmaterial	Kupferlegierung
Profil des Steckverbinders	Niedrig
Klinkenausrichtung für Modular Jack	Standard – Klinke unten
Kontaktmerkmale	
	50 μin
Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts	Nickel
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Beschichtungsmaterial des Steckbereichs des Kontakts	Gold
Kontaktnennstrom (max.)	.2 A, 1.5 A
Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte	Zinn
Klemmenmerkmale	
Verbindungsmethode für Leiterplatte	Durchsteckmontage - Löten
Anschlussstift- und Restlänge	3.8 mm[.15 in]
Montage und Anschlusstechnik	
	Gehäuseanschläge
Montage und Anschlusstechnik	
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung	Gehäuseanschläge
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung	Gehäuseanschläge Ohne
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage Panelmontagevorrichtung	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage Panelmontagevorrichtung Gehäusemerkmale	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage Mit
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage Panelmontagevorrichtung Gehäusemerkmale Steckeingangsposition	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage Mit Seitlich
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage Panelmontagevorrichtung Gehäusemerkmale Steckeingangsposition Gehäusefarbe	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage Mit Seitlich Schwarz
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage Panelmontagevorrichtung Gehäusemerkmale Steckeingangsposition Gehäusefarbe Gehäusematerial	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage Mit Seitlich Schwarz Nylon für hohe Temperaturen
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage Panelmontagevorrichtung Gehäusemerkmale Steckeingangsposition Gehäusefarbe Gehäusematerial Raster	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage Mit Seitlich Schwarz Nylon für hohe Temperaturen
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage Panelmontagevorrichtung Gehäusemerkmale Steckeingangsposition Gehäusefarbe Gehäusematerial Raster Abmessungen	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage Mit Seitlich Schwarz Nylon für hohe Temperaturen 1.02 mm[.04 in]
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage Panelmontagevorrichtung Gehäusemerkmale Steckeingangsposition Gehäusefarbe Gehäusematerial Raster Abmessungen Steckverbinderhöhe	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage Mit Seitlich Schwarz Nylon für hohe Temperaturen 1.02 mm[.04 in]
Montage und Anschlusstechnik Art der Panelmontagevorrichtung Gegensteckführung Art der Steckverbindermontage Panelmontagevorrichtung Gehäusemerkmale Steckeingangsposition Gehäusefarbe Gehäusematerial Raster Abmessungen Steckverbinderhöhe Leiterplattendicke (empfohlen)	Gehäuseanschläge Ohne Leiterplattenmontage Mit Seitlich Schwarz Nylon für hohe Temperaturen 1.02 mm[.04 in]



Geschirmt	Ja
Stromkreis Anwendung	Signal
Industriestandards	
Leistungskategorie	Cat 3
UL-Brandschutzklasse	UL 94V-0
Verpackungsmerkmale	
Verpackungsmethode	Karton & Einsatz, Paket
Verpackungsmenge	152

Produkt-Compliance

Bitte besuchen Sie die Produktseite auf TE.com um Informationen über Produktkonformität zu erhalten.>

EU RoHS Richtlinie 2011/65/EU	Konform
EU ELV Richtlinie 2000/53/EG	Konform
China RoHS 2 Richtlinie MIIT Order No 32, 2016	Keine eingeschränkten Materialien oberhalb der Grenzwerte
EU REACH Verordnung (EG) No. 1907/2006	Aktuelle ECHA Kandidatenliste: JUNI 2022 (224) Kandidatenliste deklariert bezüglich: JUNI 2022 (224) Enthält keine SVHC
Halogengehalt	Kein niedriger Halogengehalt – enthält Br oder Cl > 900 ppm.
Lötfähigkeit	Wellenlötfähig bis 265 °C

Produktkonformitäts-Disclaimer

Diese Informationen beruhen auf angemessenen Erkundigungen bei unseren Lieferanten und entsprechen unserem derzeitigen Wissensstand auf Grundlage der Angaben der Lieferanten. Diese Informationen können Änderungen erfahren. Die von TE als EU RoHS-konform ermittelten Teile weisen einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI, Quecksilber, PBB, PBDE, DBP, BBP, DEHP und DIBP sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2011/65/EU (RoHS2) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Elektrische und elektronische Endprodukte erhalten gemäß der Richtlinie 2011/65/EU eine CE-Kennzeichnung. Die Komponenten sind möglicherweise nicht CE-gekennzeichnet. Zusätzliche weisen die von TE als EU ELV-konform ermittelten Teile einen maximalen Gewichtsanteil von 0,1 % Blei, Chrom VI und Quecksilber sowie 0,01 % Kadmium im homogenen Werkstoff auf oder sind gemäß der Anhänge zur Richtlinie 2000/53/EG (ELV) von diesen Grenzwerten ausgenommen. Hinsichtlich der REACH Verordnung beruhen die Angaben von TE bezüglich der besonders besorgniserregenden Substanzen (Substances of Very High Concern, SvHC) auf den "Leitlinien zu den Anforderungen für Stoffe in Erzeugnissen", wie sie auf der Webseite der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) unter folgender URL publiziert sind: https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach

Kompatible Teile





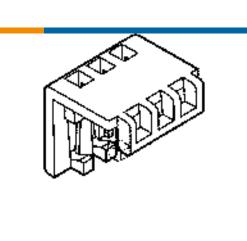
Kunden kauften auch diese Produkte



TE Teilenr.:1473005-1 SEMI HARD TRAY DDR SOCKET 200P







TE Teilenr.:643075-2 02P MTA100 MOLDED COVER





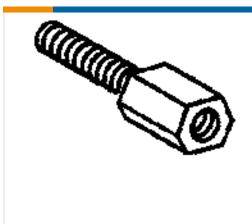
TE Teilenr.:2-1761603-3 IDC LOW PRO HDR 10P VERT BLUE



TE Teilenr.:5535043-4



TE Teilenr.:5-103080-3



TE Teilenr.:5748270-2



Dokumente

Produktzeichnungen MJ,LPF,R/A,6P,SHLD,PCB GRD

Englisch

CAD-Dateien

3D PDF

3D

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5406435-1_B.2d_dxf.zip



Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5406435-1_B.3d_igs.zip

Englisch

Kundenmodell

ENG_CVM_CVM_5406435-1_B.3d_stp.zip

Englisch

Indem Sie die CAD-Datei herunterladen stimmen Sie den **allgemeinen Verkaufsbedingungen** zu.

Produktspezifikationen

Anwendungsspezifikation

Englisch

Umweltverträglichkeit von Produkten

MD_5406435-1_09062011649

Englisch

MD_5406435-1_09062011649

Englisch